

## PIANO EDITORIALE 2010/EDITORIAL PLAN 2010

N°/MESE (#/ISSUE)	Gli articoli proposti nella sezione ' <b>distribuzione</b> ', ' <b>interviste</b> ' e ' <b>tavole rotonde</b> ' sono realizzati attraverso interviste e incontri concordati con la Redazione sull'argomento proposto a piano editoriale.  <i>The articles in 'distribution', 'interviews' and 'round table' sections are written as a result of interviews and meetings with the editorial team according to the editorial plan's topic.</i>	Gli articoli della sezione ' <b>la parola alle aziende</b> ' sono realizzati con il contributo dalle aziende  <i>The articles in 'la parola alle aziende' section are written by companies and edited by the editorial team.</i>	<b>EVENTI E INIZIATIVE SPECIALI</b> <b>(EVENTS AND SPECIAL INITIATIVES)</b>
525 Gennaio January	<input type="checkbox"/> <b>Test &amp; Measurement:</b> Mercati, Distribuzione, Interviste <i>(Test &amp; Measurements: market, distribution, interview)</i>	<input type="checkbox"/> <b>IC Analogici</b> ( <i>Analog Ics</i> ) <input type="checkbox"/> <b>DSP</b> ( <i>Digital Signal Processors</i> )	<b>Opti</b> , 15-17/01, Monaco (D)
526 1° Febbraio February	<input type="checkbox"/> <b>Nanotecnologie:</b> Mercati, Distribuzione, Interviste <i>(Nanotechnologies: market, distribution, interview)</i>	<input type="checkbox"/> <b>Applicazioni USB</b> ( <i>USB Applications</i> ) <input type="checkbox"/> <b>Banda larga</b> ( <i>Broadband Technologies</i> )	<b>ICQNM</b> , 10-15/02, St. Maarten – Netherlands Antilles (NL)
527 2° Febbraio February	<input type="checkbox"/> <b>Led, Lighting ed efficienza energetica:</b> Mercati, Distribuzione, <b>Tavola rotonda</b> <i>(Led, Lighting and energy efficiency: market, distribution, round table)</i>	<input type="checkbox"/> <b>Tastiere</b> ( <i>Keyboards</i> ) <input type="checkbox"/> <b>Dispositivi Embedded</b> ( <i>Embedded Devices</i> )	<b>NIDays</b> , 24/02, Roma (I) <b>MC<sup>4</sup>Motion Control for</b> , febbraio, (I)
528 1° Marzo March	<input type="checkbox"/> <b>Microcontrollori e Microprocessori:</b> Mercati, Distribuzione, Interviste <i>(Microcontrollers, Mlcroprocessors: market, distribution, interview)</i>	<input type="checkbox"/> <b>Componenti Passivi</b> ( <i>Passive Components</i> ) <input type="checkbox"/> <b>Display</b> ( <i>Displays</i> )	<b>Embedded World</b> , 2-4/03, Norimberga (D) <b>CeBIT</b> , 2-6/03, Hannover (D) <b>Date</b> , 8-12/03, Dresden (D) <b>EMV</b> , 9-11/03, Düsseldorf (D) <b>Electronica &amp; Productronica China / Laser World of Photonics China</b> , 16-18/03, Shanghai (PRC)
529 2° Marzo March	<input type="checkbox"/> <b>FPGA e loro evoluzioni:</b> Mercati, Distribuzione, Interviste <i>(Fpga and their derivatives: market, distribution, interview)</i>	<input type="checkbox"/> <b>Schede embedded</b> ( <i>Embedded boards</i> ) <input type="checkbox"/> <b>Componenti ottici</b> ( <i>Optical Devices</i> )	<b>Smart Systems Integration</b> , 23-24/03, Como (I)
530 1° Aprile April	<input type="checkbox"/> <b>Elettronica Biomedicale:</b> Mercati, Distribuzione, Interviste <i>(Biomedical Devices: market, distribution, interview)</i>	<input type="checkbox"/> <b>Boundary Scan</b> ( <i>Boundary Scan</i> ) <input type="checkbox"/> <b>Sicurezza</b> ( <i>Security / Safety</i> ) <input type="checkbox"/> <b>Speciale: Anteprima Bias</b> ( <i>Special: Bias Preview</i> )	<b>Display International</b> , 14-16/04, Tokyo (J) <b>Hannover Messe</b> , 19-23/04, Hannover (D)
531 2° Aprile April	<input type="checkbox"/> <b>Power Management e Green engineering:</b> Mercati, Distribuzione, <b>Tavola rotonda</b> <i>(Power Management and Green engineering: market, distribution, round table)</i>	<input type="checkbox"/> <b>Fpga/Logiche programmabili</b> <i>(Fpga/Programmable logic)</i> <input type="checkbox"/> <b>Mems</b> ( <i>Micro Electro-Mechanical Systems</i> )	<b>Embedded Systems Conference Silicon Valley</b> , 26-29/04, San Jose (CA-USA)

532 1° Maggio May	<input type="checkbox"/> <b>DSP:</b> Mercati, Distribuzione, Interviste ( <i>Digital Signal Processors: market, distribution, interview</i> )	<input type="checkbox"/> <b>IC Digitali</b> ( <i>Digital ICs</i> ) <input type="checkbox"/> <b>Software per applicazioni embedded</b> ( <i>Embedded application software</i> )	<b>PCIM Europe</b> , 4-6/05, Norimberga (D) <b>TEW (FluidTrans Compomac/Bias/ Mechanical Power Transmissions &amp; Motion Control)</b> , 4-7/05, Milano-Rho (I)
533 2° Maggio May	<input type="checkbox"/> <b>Connettori e sistemi di connessione:</b> Mercati, Distribuzione, Interviste ( <i>Cabling: market, distribution, interview</i> )	<input type="checkbox"/> <b>Femtocelle</b> ( <i>Femtocells</i> ) <input type="checkbox"/> <b>Oscilloscopi</b> ( <i>Oscilloscopes</i> )	
534 1° Giugno June	<input type="checkbox"/> <b>Sistemi Operativi Real Time:</b> Mercati, Distribuzione, Interviste ( <i>Real Time Operative Systems: market, distribution, interview</i> )	<input type="checkbox"/> <b>Strumentazione portatile</b> ( <i>Portable instruments</i> ) <input type="checkbox"/> <b>Schede I/O</b> ( <i>I/O Boards</i> )	<b>SMT/Hybrid/Packaging</b> , 8-10/06, Norimberga (D) <b>Automatica</b> , 8-11/06, Monaco (D)
535 2° Giugno June	<input type="checkbox"/> <b>Wireless:</b> Mercati, Distribuzione, <b>Tavola rotonda</b> ( <i>Wireless: market, distribution, round table</i> )	<input type="checkbox"/> <b>Componenti di potenza</b> ( <i>Power devices</i> ) <input type="checkbox"/> <b>Kit di sviluppo</b> ( <i>Development Kits</i> )	<b>VforM-Vision for Manufacturing</b> , giugno, (I)
536 Luglio/Agosto July/August	<input type="checkbox"/> <b>Memorie:</b> Mercati, Distribuzione, Interviste ( <i>Memories: market, distribution, interview</i> )	<input type="checkbox"/> <b>Domotica</b> ( <i>Home automation</i> ) <input type="checkbox"/> <b>RTOS</b> ( <i>Real Time Operative Systems</i> )	<b>NIWeek</b> , agosto, Austin (TX-USA)
537 1° Settembre September	<input type="checkbox"/> <b>Progettazione EDA:</b> Mercati, Distribuzione, Interviste ( <i>Electronic Design Automation: market, distribution, interview</i> )	<input type="checkbox"/> <b>Strumentazione modulare</b> ( <i>Modular instrumentation</i> ) <input type="checkbox"/> <b>SBC</b> ( <i>Single Board Computer</i> )	<b>Electronica India</b> , settembre, Bangalore (India) <b>Productronica India</b> , settembre, Bangalore (India)
538 2° Settembre September	<input type="checkbox"/> <b>Telecom:</b> Mercati, Distribuzione, <b>Tavola rotonda</b> ( <i>Telecom: market, distribution, round table</i> )	<input type="checkbox"/> <b>Multimetri</b> ( <i>Multimeters</i> ) <input type="checkbox"/> <b>Connettori</b> ( <i>Cablino</i> )	<b>MNE</b> , 19-22/09, Genova (I) <b>Control &amp; Communication</b> , settembre, (I)
539 1° Ottobre October	<input type="checkbox"/> <b>Mems:</b> Mercati, Distribuzione, Interviste ( <i>Micro Electro-Mechanical Systems: market, distribution, interview</i> )	<input type="checkbox"/> <b>Bus seriali per auto</b> ( <i>Automotive serial buses</i> ) <input type="checkbox"/> <b>Memorie non volatili</b> ( <i>NV memories</i> )	<b>Maintain</b> , 12-14/10, Monaco (D) <b>Electronic Asia</b> , 13-16/10, Hong Kong (PRC)
540 2° Ottobre October	<input type="checkbox"/> <b>Componenti Passivi:</b> Mercati, Distribuzione, Interviste ( <i>Passive Components: market, distribution, interview</i> )	<input type="checkbox"/> <b>Sensori</b> ( <i>Sensors</i> ) <input type="checkbox"/> <b>Banchi di lavoro</b> ( <i>Workbenches</i> )	<b>SPS/IPC/DRIVES Italia</b> , 19-21/10, Parma (I) <b>IA-Industrial Automation Forum</b> , ottobre, (I)
541 1° Novembre November	<input type="checkbox"/> <b>Sistemi Embedded:</b> Mercati, Distribuzione, <b>Tavola rotonda</b> ( <i>Embedded Systems: market, distribution, round table</i> )	<input type="checkbox"/> <b>Analizzatori di spettro</b> ( <i>Spectrum Analyzers</i> ) <input type="checkbox"/> <b>Zigbee</b> ( <i>Zigbee</i> )	<b>Electronica</b> , 9-12/11, Monaco (D)
542 2° Novembre November	<input type="checkbox"/> <b>Elettronica Analogica:</b> Mercati, Distribuzione, Interviste ( <i>Analog Electronics: market, distribution, interview</i> )	<input type="checkbox"/> <b>Elettronica per la difesa</b> ( <i>Defence electronics</i> ) <input type="checkbox"/> <b>Soc e Asic</b> ( <i>Soc and Asic</i> )	<b>SPS/IPC/DRIVES</b> , 23-15/11, Norimberga (D) <b>Focus Embedded</b> , novembre, (I)
543 Dicembre December	<input type="checkbox"/> <b>Energie rinnovabili:</b> Mercati, Distribuzione, <b>Tavola rotonda</b> ( <i>Renewable Energies: market, distribution, round table</i> )	<input type="checkbox"/> <b>Tecnologia per la navigazione satellitare</b> ( <i>Satellite Navigation</i> ) <input type="checkbox"/> <b>Storage</b> ( <i>Storage</i> )	

**SEGNATE IL VOSTRO INDIRIZZO IN STAMPATELLO/PLEASE WRITE YOUR ADDRESS IN BLOCK LETTERS**

AZIENDA/COMPANY		PERSONA/CONTACT	
VIA/STREET			N°
CAP/POST CODE	CITTÀ' (PROV.)/CITY(TOWN)		
TEL.	FAX	E-mail	Grazie per la collaborazione/Thank-you for your co-operation

In base agli argomenti da Voi selezionati, la Redazione provvederà a contattarVi per tempo, riservandosi il vaglio e la pubblicazione del materiale inviato. N.B. Questo piano editoriale potrà subire variazioni.

The editorial department will contact you soon after reviewing the topics you've selected, reserving the right to screen and publish the material submitted. N.B. This editorial plan might be subjected to changes